

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

٢٧ / ٢ / ١٩٦٨

٤٢٧٦٧



دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
گروه مهندسی مخابرات

پایان نامه

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در مهندسی برق- مخابرات گرایش میدان و امواج

عنوان

طراحی و بهینه سازی آنتن آرایه ای بیضوی مایکرواستریپی برای کاربردهای DCS

استاد راهنما

دکتر سعید نیک مهر

استاد مشاور

دکتر اصغر کشتکار

۱۳۸۶ / ۰۷ / ۲۸

پژوهشگر

رسول روحي لاله

بهمن ۱۳۸۶

۴۷۵

بسمه تعالی
دانشگاه: تبریز
دانشکده: مهندسی برق و کامپیوتر

عنوان :

طراحی و بهینه سازی آنتن آرایه ای بیضوی مایکرواستریپی برای کاربردهای DCS

Design and optimization of elliptical microstrip patch array antenna for
Digital communication system application

استاد راهنما : دکتر سعید نیک مهر
دانشجو : رسول روحی لاله

این پروژه تحت قرارداد پژوهشی شماره ۵۰۰/۱۰۷۸۷ مورخ ۸۶/۷/۲۳ از پشتیبانی
معنوی و مادی مرکز تحقیقات مخابرات ایران بهره مند شده است.

۷۷/۷/۲۳

تقدیم به:

پدر و مادر عزیزم که همواره در تمام مراحل زندگی

پناهگاه امنی برای من بوده و با حمایت‌ها

و تشویق‌های پرمهرشان موجبات شکوفایی

جوانه‌های علم و دانش را در وجودم فراهم آورده‌اند.

تقدیر و تشکر:

حمد و سپاس خداوند را که به نام او کار را آغاز کردیم و به یاری حضرتش به پایان رساندیم.

در اینجا بر خود وظیفه می‌دانم تا از زحمات و راهنمایی‌های بی‌درباره‌انمای گرامی
جناب آقای دکتر سعید نیک مهر که در تمام مراحل پژوهش، یاری‌گر و پشتیبان بندۀ بودند، تشکر
و قدردانی نمایم.

همچنین از مشاور گرانقدر جناب آقای دکتر اصغر کشت کار به خاطر راهنمایی‌های ارزنده‌شان
کمال تشکر و قدردانی را دارم.

از کلّیه‌ی استادان بزرگوار گروه مهندسی مخابرات دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه
تبریز که در طول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در کلاس درس ایشان شاگردی نمودم،
قدرباره و تشکر می‌کنم.

همچنین جا دارد که از پدر، مادر، خواهر، برادر و همسر عزیزم که در این مدت با سعه‌ی صدر
خود، بندۀ را تحمل کردند و هر یک به نحوی در انجام این پایان‌نامه یاری‌گر من بودند، قدردانی
نمایم.

از دوستان عزیزم آقایان مهندس علی پور زیاد، مهندس احسان خداپناه، مهندس علیرضا
صمیمی، مهندس مجتبی کیانی، مهندس امیر علیپور و مهندس علی زنده لاله که همیشه مشوق
من بوده‌اند، تشکر و قدردانی می‌کنم و از خدای متعال برایشان سعادت و بهروزی طلب می‌نمایم.
لازم به ذکر است که این پژوهش با پشتیبانی مادّی و معنوی مرکز تحقیقات مخابرات ایران انجام
گرفته است. بدین‌وسیله از مرکز تحقیقات مخابرات ایران به دلیل این پشتیبانی، تشکر و قدردانی
می‌کنم.

نام خانوادگی : روحی لاله	نام : رسول
عنوان پایان نامه : طراحی و بهینه سازی آنتن آرایه ای بیضوی مایکرواستریپی برای کاربردهای DCS	
استاد راهنما : دکتر سعید نیک مهر – دانشگاه تبریز	استاد مشاور : دکتر اصغر کشتکار - دانشگاه تبریز
مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد دانشگاه: تبریز تعداد صفحه: ۲۰۶	رشته: مهندسی برق دانشکده: فنی- مهندسی برق و کامپیوتر تاریخ فارغ التحصیلی: ۱۳۸۶ بهمن ماه سال ۱۱
کلید واژه ها: پچ بیضوی، مایکرواستریپ، ایستگاه مستقر، آرایه، سطح لوب کناری، کوپلینگ متقابل، بهره، پترن تشعشعی	
چکیده: در این پایان نامه، طراحی المان آنتن مناسب برای ایستگاههای مستقر سیستم های مخابرات سیار در باند فرکانسی (1710-1880 MHz) DCS ، به منظور تامین پهنای باند فرکانسی ($2 \leftarrow VSWR$) و ایجاد یک آرایه از این عنصر که بتواند کوپلینگ متقابل را کاهش دهد و بدست آوردن بهره لازم که مورد نیاز در سیستم های مخابرات سیار است را برآورده نماید، و همچنین سطح لوب کناری را در پترن تشعشعی تا حد امکان کاهش بدهیم، مدد نظر بوده است. بدین منظور آنتن با پچ بیضوی به دلیل داشتن ماهیت پهن باند انتخاب شده است. روش به کار رفته در این پایان نامه، شبیه سازی با استفاده از نرم افزار IE3D V10 است که بر مبنای روش عددی تمام موج و روش مومنت (Full wave & Moment) می باشد. این نرم افزار با دقیق خوبی به مدلسازی و حل مسئله می پردازد. برای اطمینان از نتایج بدست آمده، ساختار مورد نظر با نرم افزار HFSS V10 که بر مبنای روش عددی Finite element می باشد مقایسه شده است.	
نتایج بدست آمده در این پایان نامه به شرح زیر است: با بررسی آرایه ۱×۱۶ از آنتن پچ بیضوی، توانستیم به گین مطلوب ایستگاههای مخابرات سیار که برابر $13/2$ دسی بل می باشد بررسیم. همچنین در این آرایه موفق شدیم با تنظیم فاصله بین عناصر آرایه، سطح لوب	

کناری را تا حدود ۱۹- دسی بل کاهش دهیم که این کاهش سطح لوب کناری (SLL)، کوپلینگ متقابل بین عناصر آرایه را کاهش می دهد. در این آرایه توانستیم به پهنانی باند امپدانسی ۵۱ درصد نسبت به فرکانس مرکزی یا ۱۱۳۰ مگا هرتز بررسیم که این پهنانی باند، علاوه بر احاطه کردن باند DCS ، باند UMTS2000 را نیز در بر می گیرد.

فهرست مطالعه:

۱	مقدمه
۳	فصل اول
۳	بررسی منابع
۴	۱-۱ مقدمه ای بر آنتن های مایکرواستریپ
۶	۲-۱ تغذیه آنتن های مایکرواستریپ
۷	۲-۱-۱ تغذیه با خط مایکرواستریپ
۸	۲-۲-۱ تغذیه با کابل کواکسیال
۹	Aperture Coupling ۳-۲-۱
۱۰	proximity Coupling ۴-۲-۱
۱۱	۳-۱ آنتن های مایکرواستریپ فشرده
۱۷	۴-۱ تعاریف پهنهای باند آنتنهای مایکرواستریپ
۱۷	۱-۴-۱ اثرات پارامترهای زیر لایه بر روی پهنهای باند
۲۰	۲-۴-۱ انتخاب شکل پج مناسب
۲۱	۳-۴-۱ تکنیک چند مدی multimoding
۲۲	۴-۴-۱ افزایش پهنهای باند با استفاده از المان های پشته ای
۲۶	۵-۴-۱ افزایش پهنهای باند با استفاده از شبکه تطبیق امپدانس
۲۷	۶-۴-۱ بارگذاری مقاومتی
۲۸	۵-۱ نسل های مختلف در مخابرات سیار
۳۰	۶-۱ امواج روی مایکرواستریپ ها
۳۰	۱-۶-۱ امواج فضایی
۳۰	۲-۶-۱ امواج سطحی
۳۱	۳-۶-۱ امواج نشتی
۳۱	۷-۱ آنتن های مایکرواستریپ compact برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی
۳۲	۱-۷-۱ ایجاد slot متقاطع با طولهای نابرابر در پج مثلثی
۳۹	۲-۷-۱ ایجاد اسلات Z شکل با طولهای نابرابر در پج مثلثی
۴۲	۳-۷-۱ ایجاد slit در پج های مختلف برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۴۲	۴-۳-۷-۱ ایجاد یک slit برای پج های دایروی و مربعی
۴۵	۵-۳-۷-۱ ایجاد یک slit برای پج مثلثی
۴۷	۶-۳-۷-۱ ایجاد دو slit در پج برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۵۱	۷-۳-۷-۱ ایجاد چهار slit در پج مربعی برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۵۴	۸-۳-۷-۱ ایجاد چهار slit در پج دایروی برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۵۴	۹-۳-۷-۱ ایجاد چهار slit در پج مربعی با گوشه های بریده شده برای تولید

۵۵	پلاریزاسیون دایروی
۷-۳-۷-۱	ایجاد چهار slit در پج مربعی با یک چیپ مقاومتی برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۵۷	
۴-۷-۱	بریدن گوشه های پج حلقه مربعی برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۵۹	
۵-۷-۱	بریدن گوشه های پج حلقه مثلثی برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۶۱	
۶-۷-۱	بریدن گوشه های پج مربعی با چهار اسلات خمیده برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۶۳	
۷-۷-۱	ایجاد stub در پج های مختلف برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۶۵	
۷-۱-۷-۱	ایجاد استاب در پج دایروی
۶۵	
۷-۲-۷-۱	ایجاد استاب در پج حلقه مربعی
۶۷	
۷-۳-۷-۱	ایجاد استاب در پج مثلثی
۶۹	
۸-۷-۱	استفاده از تغذیه wilkinson power divider برای تولید پلاریزاسیون دایروی پهن باند
۷۱	
۱-۸-۷-۱	استفاده از دو تغذیه پروب gap-coupled
۷۱	
۲-۸-۷-۱	استفاده از دو تغذیه capacitively coupled
۷۴	
۹-۷-۱	تولید پلاریزاسیون دایروی برای دو باند فرکانسی در پج مربعی
۷۷	
۱-۸-۱	تولید پلاریزاسیون دایروی پهن باند در دو باند فرکانسی با پج بیضوی
۸۱	
۸۴	فصل دوم
۸۴	مواد و روش ها
۸۵	۱-۲ آرایه ها
۹۴	۲-۲ آرایه های خطی با فاصله گذاری یکسان و تحریک یکنواخت
۹۷	۳-۲ امپدانس متقابل
۱۰۱	۴-۲ تغذیه آرایه های مایکرواستریپی
۱۰۱	۱-۴-۲ شبکه تغذیه متحدد (Corporate feed network)
۱۰۳	۲-۴-۲ شبکه تغذیه سری (Series feed network)
۱۰۵	۵-۲ تئوری توزیع جریان و تشعشع در ساختارهای مایکرواستریپی با پج بیضوی
۱۱۳	۶-۲ محاسبه فرکانس رزونانس برای پج بیضوی
۱۱۴	۷-۲ فرمول های طراحی خطوط مایکرواستریپ
۱۱۴	۱-۷-۲ ضریب دی الکتریک مؤثر
۱۱۵	۲-۷-۲ طول موج
۱۱۶	۳-۷-۲ امپدانس مشخصه
۱۱۷	۴-۷-۲ امپدانس مشخصه خط انتقال مبدل ربع طول موج
۱۱۷	۵-۷-۲ معادلات سنتز

۱۱۹	۸-۲ روش طراحی و شبیه سازی المان پایه
۱۲۱	فصل سوم
۱۲۱	بحث و نتایج
۱۲۲	۱-۳ مراحل طراحی و نتایج طراحی المان آنتن باند DCS
۱۲۲	۱-۱-۳ استفاده از روابط موجود برای آنتن پچ دایروی و تبدیل به پچ بیضوی
۱۲۶	۱-۲-۱-۳ استفاده از روابط تقریبی برای طراحی پچ بیضوی
۱۲۷	۲-۳ شبیه سازی تک عنصر آنتن پچ بیضوی با تقدیم پرتاب
۱۳۱	۳-۳ شبیه سازی تک عنصر آنتن پچ بیضوی با خط تغذیه مایکرواستریپ
۱۳۶	۴-۳ طراحی آرایه ها
۱۳۹	۱-۴-۳ طراحی آرایه 2×1 با آنتن پچ بیضوی
۱۴۷	۱-۱-۴-۳ مقایسه نتایج آرایه 2×1 پچ بیضوی با آرایه 2×1 پچ دایروی
۱۴۹	۲-۴-۳ طراحی آرایه 4×1 با پچ بیضوی
۱۵۹	۲-۴-۳ طراحی آرایه 8×1 با پچ بیضوی
۱۶۸	۳-۴-۳ طراحی آرایه 16×1 با پچ بیضوی
۱۷۴	۱-۳-۴-۳ مقایسه نتایج آرایه 16×1 پچ بیضوی با آرایه 4×4 پچ مستطیلی
۱۷۷	فصل چهارم
۱۷۷	نتیجه گیری و پیشنهاد
۱۸۰	مراجع

فهرست جدول‌ها :

جدول (۱-۱) مزایا و معایب چهار نوع خط تغذیه ۱۱
جدول (۲-۱) مقایسه پهنهای باند ۲ $\epsilon_r = 2.32, h = 1.59 \text{ mm}, f = 2 \text{ GHz}, VSWR = ۲$
جدول (۳-۱) پهنهای باند برای باند های فرکانسی شناخته شده ۲۹
جدول (۴-۱) عملکرد پلاریزاسیون دایروی برای آنتن پج مثلثی با طول اسلات های متفاوت ۳۷
جدول (۵-۱) خلاصه نتایج برای آنتن پج مثلثی با اسلات Y شکل و بدون اسلات Y ۴۱
جدول (۶-۱) خلاصه نتایج برای آنتن پج مثلثی با یک slit ۴۷
جدول (۷-۱) نتایج بدست آمده از آنتن های پج حلقه دایروی با تغذیه از مرز پج داخلی و خارجی ۵۱
جدول (۸-۱) نتایج حاصل شده برای پج مربعی با طول slit های مختلف ۵۴
جدول (۹-۱) نتایج به دست آمده برای چهار نوع طراحی در آنتن پج مربعی ۵۵
جدول (۱۰-۱) نتایج حاصل شده برای پج مربعی با گوشه های بریده شده با سه طرح پیشنهادی ۵۶
جدول (۱۱-۱) مقایسه نتایج آنتن پج مربعی با چیپ مقاومتی و بدون چیپ مقاومتی ۵۹
جدول (۱۲-۱) مقایسه نتایج حاصل با آنتن پج حلقه مربعی بدون گوشه های بریده شده ۶۱
جدول (۱۳-۱) مقایسه نتایج حاصل با آنتن پج حلقه مثلثی بدون گوشه بریده شده ۶۲
جدول (۱۴-۱) نتایج حاصل از آنتن های ۱، ۲، ۳ و مقایسه این نتایج با آنتن رفنس ۶۴
جدول (۱۵-۱) عملکرد پلاریزاسیون دایروی برای چهار طرح پیشنهادی و مقایسه آن با آنتن رفنس ۶۹
جدول (۱۶-۱) عملکرد پلاریزاسیون دایروی برای آنتن شکل (a) ۷۰-۱
جدول (۱۷-۱) عملکرد پلاریزاسیون دایروی برای آنتن شکل (b) ۷۰-۱
جدول (۱۸-۱) عملکرد پلاریزاسیون دایروی برای آنتن شکل (c) ۷۰-۱
جدول (۱۹-۱) عملکرد پلاریزاسیون دایروی برای آنتن شکل ۸۰-۱
جدول (۱-۳) طول و عرض خطوط تغذیه مایکرواستریپ مورد استفاده در آنتن پج بیضوی ۱۳۲
جدول (۲-۳) طول و عرض خطوط تغذیه مایکرواستریپ مورد استفاده در شکل ۳ ۱۳۹
جدول (۳-۳) طول و عرض خطوط تغذیه مایکرواستریپ مورد استفاده در شکل ۳ ۱۷-۳
جدول (۴-۳) طول و عرض خطوط مایکرواستریپ برای ساختار شکل ۲-۳ ۲۱-۳
جدول (۵-۳) مقادیر طول و عرض خطوط مایکرواستریپ برای ساختار آرایه 4×4 ۱۵۰
جدول (۶-۳) طول و عرض خطوط مایکرواستریپ به کار رفته در شکل ۳ ۴۲-۳
جدول (۷-۳) طول و عرض خطوط مایکرواستریپ برای ساختار شکل ۳ ۴۳-۳
جدول (۸-۳) طول و عرض خطوط مایکرواستریپ در ساختار شکل ۳ ۴۸-۳

فهرست شکل ها :

۵ شکل ۱-۱ ساختار آنتن مایکرواستریپ
۶ شکل ۲-۱ (a) پچ با زیر لایه $\epsilon_r = 3$ و $h=1.524\text{mm}$ (b) پچ با زیر لایه $\epsilon_r = 28.2$ و $h=4.75\text{mm}$
۷ شکل ۳-۱ تغذیه با خط مایکرواستریپ
۸ شکل ۴-۱ تغذیه با کابل کواکسیال
۹ شکل ۵-۱ تغذیه با کوپلینگ روزنه ای
۱۰ شکل ۶-۱ تغذیه با کوپلینگ الکترومغناطیسی
۱۲ شکل ۷-۱ (a) پچ با دیواره اتصال کوتاه (b) پچ با صفحه اتصال کوتاه (c) پچ با pin اتصال کوتاه
۱۳ شکل ۸-۱ (a) توزیع جریان سطحی برای پچ مستطیلی با برش یک جفت مثلث در لبه پچ غیر تشعشعی (b) توزیع جریان سطحی برای پچ مستطیلی با ایجاد slit
۱۴ شکل ۹-۱ ایجاد اسلات های مناسب برای رسیدن به سایز کوچک در آنتن های مایکرواستریپ
۱۴ شکل ۱۰-۱ اسلات ایجاد شده در سطح زمین تغذیه با یک و دو کابل کواکسیال
۱۵ شکل ۱۱-۱ آنتن مایکرواستریپ مثلثی برای افزایش پهنهای باند امپدانسی
۱۵ شکل ۱۲-۱ آنتن پچ مستطیلی با بارگذاری چیپ مقاومتی برای افزایش پهنهای باند
۱۶ شکل ۱۳-۱ خط تغذیه مایکرواستریپی برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی
۱۶ شکل ۱۴-۱ آنتن پچ مربعی برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی با تغذیه پروب
۱۸ شکل ۱۵-۱ تأثیر ضخامت زیر لایه بر روی پهنهای باند امپدانسی ($VSWR \leq 2$) و کارآیی آنتن
۱۹ شکل ۱۶-۱ تغییرات Q تشعشعی برای یک آنتن پچ مستطیلی بصورت تابعی از ثابت دی الکتریک زیر لایه، $f=3\text{GHz}$ ، $W/L=.9$ ، $h=1.59\text{mm}$
۱۹ شکل ۱۷-۱ تغییرات Q تشعشعی برای یک آنتن پچ مستطیلی بصورت تابعی از ضخامت دی الکتریک زیر لایه، $f=3\text{GHz}$ ، $W/L=.9$ ، $h=1.59\text{mm}$
۲۲ شکل ۱۸-۱ مکان هندسی امپدانس آنتن چند رزونانسی
۲۳ شکل ۱۹-۱ نمایش گستردگی یک آنتن مایکرواستریپ پچ پشتہ ای با کوپلینگ پنجره ای
۲۴ شکل ۲۰-۱ چیدمان تعدادی از آنتن های مایکرواستریپ با بهره گیری از تکنیک رزوناتور های کوپلانار gap-coupled
۲۶ شکل ۲۱-۱ (a) شبکه تطبیق امپدانس تعییه شده درون پچ به منظور بهبود پهنهای باند $\epsilon_r = 4/8$ و $h=0.52\text{mm}$
۲۷ شکل ۲۲-۱ هندسه یک آنتن پچ مستطیلی باند پهن با بارگذاری مقاومتی chip-resistor
۳۲ شکل ۲۳-۱ آنتن پچ دایروی برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی با وارد کردن اسلات متقطع

۳۴	شکل ۲۴-۱ آنتن پچ مثلثی برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی
۳۵	شکل ۲۵-۱ مکان هندسی امپدانسی برای آنتن پچ مثلثی
۳۵	شکل ۲۶-۱ نسبت محوری اندازه گیری شده در جهت broadside برای پچ مثلثی
۳۶	شکل ۲۷-۱ امپدانس ورودی اندازه گیری شده برای آنتن نشان داده شده در شکل ۲۴-۱(b)
۳۷	شکل ۲۸-۱ نسبت محوری اندازه گیری شده در جهت broadside برای آنتن پچ مثلثی
۳۸	شکل ۲۹-۱ پترن تشعشعی اندازه گیری شده برای آنتن پچ مثلثی
۳۹	شکل ۳۰-۱ آنتن پچ مثلثی با اسلات Y شکل
۴۰	شکل ۳۱-۱ امپدانس ورودی اندازه گیری شده برای آنتن پچ مثلثی با اسلات Y شکل
۴۱	شکل ۳۲-۱ Axial ratio اندازه گیری شده در جهت broadside برای آنتن پچ مثلثی با اسلات Y
۴۳	شکل ۳۳-۱ آنتن های پچ مایکرواستریپی با slit برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی
۴۳	شکل ۳۴-۱ امپدانس ورودی اندازه گیری شده برای پچ مربعی
۴۴	شکل ۳۵-۱ Axial ratio اندازه گیری شده برای پچ مربعی با یک slit
۴۴	شکل ۳۶-۱ Axial ratio اندازه گیری شده برای پچ دایروی
۴۴	شکل ۳۷-۱ پترن تشعشعی اندازه گیری شده برای پچ مربعی
۴۴	در هر دو صفحه E و H در فرکانس ۱۷۴۷ مگا هرتز
۴۵	شکل ۳۸-۱ پترن تشعشعی اندازه گیری شده برای پچ دایروی
۴۵	در هر دو صفحه E و H در فرکانس ۱۸۷۵ مگا هرتز
۴۵	شکل ۳۹-۱ آنتن پچ مثلثی با یک slot برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی
۴۶	شکل ۴۰-۱ امپدانس ورودی اندازه گیری شده برای آنتن پچ مثلثی
۴۶	شکل ۴۱-۱ Axial ratio اندازه گیری شده برای آنتن پچ مثلثی
۴۸	شکل ۴۲-۱ آنتن مایکرواستریپ حلقه دایروی با یک جفت slit و خط تغذیه مایکرواستریپ در مرز داخلی پچ
۴۸	شکل ۴۳-۱ آنتن مایکرواستریپ حلقه دایروی با یک جفت slit و خط تغذیه مایکرواستریپ در مرز خارجی پچ
۴۹	شکل ۴۴-۱ امپدانس ورودی اندازه گیری شده برای آنتن پچ حلقه دایروی
۵۰	شکل ۴۵-۱ امپدانس ورودی اندازه گیری شده برای پچ حلقه دایروی
۵۰	شکل ۴۶-۱ پترن تشعشعی اندازه گیری شده برای آنتن پچ حلقه دایروی با تغذیه از مرز پچ داخلی برای فرکانس مرکزی f=1658 MHZ
۵۱	شکل ۴۷-۱ پترن تشعشعی اندازه گیری شده برای آنتن پچ حلقه دایروی با تغذیه از مرز پچ خارجی برای فرکانس مرکزی f=1526 MHZ
۵۲	شکل ۴۸-۱ آنتن پچ مربعی با چهار تا slit برای تولید پلاریزاسیون دایروی

۵۳ شکل ۱-۴۹ امپدانس ورودی اندازه گیری شده برای پچ مربعی
۵۴ شکل ۱-۵۰ پهنهای باند نسبت محوری اندازه گیری شده
۵۳ در جهت broadside برای پچ مربعی
۵۴ شکل ۱-۵۱ آنتن پچ دایروی با چهار تا slit برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۵۵ شکل ۱-۵۲ امپدانس ورودی اندازه گیری شده برای آنتن پچ مربعی با طول slit های متفاوت
۵۶ شکل ۱-۵۳ آنتن پچ مربعی با گوشه های بریده شده برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۵۷ شکل ۱-۵۴ آنتن پچ مربعی با chip مقاومتی برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۵۸ شکل ۱-۵۵ Return loss اندازه گیری شده برای آنتن پچ مربعی با چیپ مقاومتی
۵۹ شکل ۱-۵۶ Axial ratio اندازه گیری شده برای آنتن پچ مربعی با چیپ مقاومتی
۶۰ شکل ۱-۵۷ آنتن پچ حلقه مربعی با گوشه های بریده شده برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۶۰ شکل ۱-۵۸ امپدانس ورودی اندازه گیری شده برای آنتن شکل ۱
۶۲ شکل ۱-۵۹ آنتن پچ حلقه مثلث متساوی الاضلاع با گوشه بریده شده برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی
۶۲ شکل ۱-۶۰ امپدانس ورودی اندازه گیری شده برای آنتن پچ حلقه مثلثی
۶۳ شکل ۱-۶۱ آنتن پچ مربعی با گوشه های بریده شده و چهار تا اسلات خمیده
۶۴ شکل ۱-۶۲ Return loss اندازه گیری شده برای آنتن پچ مربعی با گوشه های بریده شده
۶۶ شکل ۱-۶۳ آنتن پچ دایروی با استاب تنظیمی برای ایجاد پلاریزاسیون دایروی
۶۶ شکل ۱-۶۴ امپدانس ورودی و نسبت محوری اندازه گیری شده برای شکل ۱-۶۳
۶۶ شکل ۱-۶۵ آنتن پچ دایروی با اسلات متقطع و استاب تنظیم شده برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۶۷ شکل ۱-۶۶ امپدانس ورودی و نسبت محوری اندازه گیری شده برای شکل ۱-۶۵
۶۸ شکل ۱-۶۷ آنتن پچ حلقه مربعی با ایجاد استاب
۶۸ شکل ۱-۶۸ Axial ratio اندازه گیری شده برای شکل ۱-۶۷(a)
۶۸ شکل ۱-۶۹ Axial ratio اندازه گیری شده برای شکل ۱-۶۷(b)
۷۰ شکل ۱-۷۰ آنتن پچ مثلث متساوی الاضلاع با تغذیه کابل کواکسیال برای تولید پلاریزاسیون دایروی
۷۱ شکل ۱-۷۱ آنتن پچ دایروی با دو تا تغذیه پروب gap-coupled
۷۲ برای تولید پلاریزاسیون دایروی پهن باند
۷۳ شکل ۱-۷۲ امپدانس ورودی اندازه گیری شده برای شکل ۱-۷۱
۷۳ شکل ۱-۷۳ Axial ratio اندازه گیری شده برای شکل ۱-۷۱
۷۴ شکل ۱-۷۴ گین اندازه گیری شده برای شکل ۱-۷۱

شکل ۱-۷۵ آنتن پچ دایروی با دو تا تغذیه capacitively coupled و	
۷۴Wilkinson power divider برای تولید پلاریزاسیون دایروی پهن باند	
شکل ۱-۷۶ امپدانس ورودی اندازه گیری شده برای شکل ۱-۷۵ فقط	
۷۶با یک تغذیه مایکرواستریپی	
شکل ۱-۷۷ امپدانس ورودی اندازه گیری شده با تغذیه	
۷۶Wilkinson power divider با همان مشخصات موجود برای تغذیه مایکرواستریپی	
شکل ۱-۷۸ Axial ratio اندازه گیری شده برای آنتن موجود با تغذیه	
۷۷Power divider	
شکل ۱-۷۹ گین اندازه گیری شده برای آنتن موجود با تغذیه	
۷۷Power divider	
شکل ۱-۸۰ تولید پلاریزاسیون دایروی با دو فرکانس کاری در پچ مربعی	
۷۸Return loss	
شکل ۱-۸۱ گین آنتن اندازه گیری شده برای شکل ۱-۸۰(a)	
۸۰Return loss	
شکل ۱-۸۲ گین آنتن اندازه گیری شده برای آنتن B	
۸۰Return loss	
شکل ۱-۸۴ آنتن پچ بیضوی برای تولید پلاریزاسیون دایروی با دو باند فرکانسی پهن باند	
۸۲Return loss	
شکل ۱-۸۵ امپدانس ورودی اندازه گیری شده برای آنتن موجود در شکل ۱-۸۴	
۸۲Axial ratio	
شکل ۱-۸۷ پترن تشعشعی اندازه گیری شده برای آنتن پچ بیضوی	
۸۳Return loss	
شکل ۱-۸۸ گین اندازه گیری شده برای آنتن پچ بیضوی	
۸۳Return loss	
شکل ۱-۲ دو عنصر آنتن دارای جریانهایی با دامنه و فاز یکسان	
و به فاصله نیم طول موج از یکدیگر	
۸۷Return loss	
شکل ۲-۲ دو عنصر آنتن دارای دامنه های برابر و فازهای مخالف به فاصله نیم طول موج از یکدیگر	
۸۹Return loss	
شکل ۲-۳ دو عنصر آنتن دارای دامنه های یکسان. عنصر طرف راست ۹۰ درجه	
تاخیر فاز نسبت به عنصر طرف چپ داشته و فاصله دو عنصر برابر ربع طول موج است	
۹۰Return loss	
شکل ۲-۴ دو عنصر آنتن با جریانهایی دارای دامنه و فاز یکسان	
و فاصله یک طول موج از یکدیگر	
۹۲Return loss	
شکل ۵-۲ نمایش مداری برای پیوند بین دو آنتن	
۱۰۰Return loss	
شکل ۶-۲ شبکه تغذیه متحده (Corporate feed network)	
۱۰۲Return loss	
شکل ۷-۲ شبکه تقسیم کننده توان (Power divider)	
۱۰۳Return loss	
شکل ۸-۲ شبکه تغذیه سری (Series feed network)	
۱۰۴Return loss	
شکل ۹-۲ آنتن مایکرواستریپ بیضوی و مختصات بیضوی	
۱۰۶Return loss	
شکل ۱۰-۲ دامنه و فاز میدان الکتریکی E_x و E_y روی محور Z از	
آنتن مایکرواستریپی پچ بیضوی	
۱۱۳Return loss	
شکل ۱۱-۲ دیاگرام شماتیکی از تاثیر عرض خط مایکرواستریپ در	

تعیین ضریب دی الکتریک موثر ۱۱۶
شکل ۱۲-۲ امپدانس مشخصه در برابر h/w برای مایکرواستریپ با ϵ_r متغیر ۱۱۹
شکل ۱۳-۲ ثابت دی الکتریک موثر و طول موج نرمالیزه آنتن مایکرواستریپ در برابر h/w با ϵ_r متغیر ۱۲۰
شکل ۱-۳ ساختار آنتن پچ دایروی به شعاع $a=22.75\text{mm}$ و تغذیه با پروب در نقطه بهینه $x=-6\text{ mm}$ و $y=-6\text{ mm}$ ۱۲۴
شکل ۲-۳ منحنی افت بازگشتی برای چندین نقطه تغذیه در آنتن پچ دایروی ۱۲۵
شکل ۳-۳ منحنی افت بازگشتی برای نقطه تغذیه در مختصات $x=-6\text{mm}$ و $y=-6\text{mm}$ ۱۲۵
شکل ۴-۳ ساختار آنتن پچ بیضوی با تغذیه پروب ۱۲۸
شکل ۵-۳ منحنی افت بازگشتی برای آنتن پچ بیضوی با تغذیه پروب ۱۲۸
شکل ۶-۳ منحنی افت بازگشتی برای آنتن پچ دایروی با اسلات دمبل شکل در سطح زمین ۱۲۹
شکل ۷-۳ ساختار آنتن پچ بیضوی با تغذیه پروب در نقطه $x=y=10\text{mm}$ و اسلات دمبل شکل در سطح زمین ۱۲۹
شکل ۸-۳ افت بازگشتی برای آنتن پچ بیضوی با ابعاد $a=23\text{mm}$ و $b=20.5\text{mm}$ با تغذیه پروب ۱۳۰
شکل ۹-۳ منحنی VSWR برای آنتن پچ بیضوی، تغذیه با پروب ۱۳۰
شکل ۱۰-۳ ساختار آنتن پچ بیضوی با خط تغذیه مایکرواستریپ ۱۳۲
شکل ۱۱-۳ افت بازگشتی برای آنتن پچ بیضوی با خط تغذیه مایکرواستریپ ۱۳۳
شکل ۱۲-۳ منحنی VSWR برای آنتن پچ بیضوی، با خط تغذیه مایکرواستریپ ۱۳۴
شکل ۱۳-۳ مقایسه منحنی افت بازگشتی برای آنتن پچ بیضوی با HFSS و IE3D ۱۳۴
شکل ۱۴-۳ منحنی افت بازگشتی به ازای چندین طول خط تغذیه مایکرواستریپی وارد شده در پچ ۱۳۵
شکل ۱۵-۳ خطوط انتقال مورد استفاده در شبکه Corporate feed (a) خط انتقال (b) Transformer ۱۳۵
۱) خط انتقال خمیده (Bend) ۱۳۷
شکل ۱۶-۳ آرایه 1×2 برای پچ های بیضوی با ترکیب متقارن ۱۳۹
شکل ۱۷-۳ آرایه 1×2 برای پچ های بیضوی با ترکیب متقارن ۱۴۰
شکل ۱۸-۳ پترن تشعشعی برای آرایه 1×2 با ترکیب متقارن ۱۴۱
شکل ۱۹-۳ منحنی افت بازگشتی برای آرایه 1×2 با ترکیب متقارن ۱۴۱
شکل ۲۰-۳ منحنی VSWR برای آرایه 1×2 با ترکیب متقارن ۱۴۲
شکل ۲۱-۳ آرایه 1×2 برای پچ بیضوی با شبکه تغذیه ۱۴۳
شکل ۲۲-۳ منحنی افت بازگشتی برای آرایه 1×2 ۱۴۳

..... ۱۴۴	شکل ۲۳-۳ منحنی VSWR برای آنتن آرایه 1×2
..... ۱۴۵	شکل ۲۴-۳ منحنی گین برای آنتن آرایه 1×2
..... ۱۴۵	شکل ۲۵-۳ مقایسه منحنی افت بازگشتی برای آرایه 1×2 پچ بیضوی با HFSS و IE3D
..... ۱۴۶	شکل ۲۶-۳ پترن تشعشعی سه بعدی برای آرایه 1×2 در فرکانس مرکزی $1.8GHz$
..... ۱۴۶ شکل ۲۷-۳ پترن تشعشعی دو بعدی در دو صفحه E و صفحه H برای فرکانس مرکزی $1.8GHz$
..... ۱۴۷	شکل ۲۸-۳ منحنی توزیع جریان برای آرایه 1×2 در فرکانس کاری $1.8GHz$
..... ۱۴۸	شکل ۲۹-۳ منحنی افت بازگشتی برای آرایه 1×2 پچ دایروی با نرم افزار HFSS
..... ۱۴۸	شکل ۳۰-۳ ساختار آرایه 1×2 برای پچ دایروی با D=29mm و S=132mm
..... ۱۴۹	شکل ۳۱-۳ ساختار آرایه 1×4 برای آنتن پچ بیضوی با استفاده از شبکه تغذیه Corporate
..... ۱۵۰	شکل ۳۲-۳ منحنی vswr برای آرایه 1×2 با پچ بیضوی
..... ۱۵۰	شکل ۳۳-۳ منحنی VSWR برای آرایه 1×4 با پچ بیضوی
..... ۱۵۱	شکل ۳۴-۳ گین آنتن برای آرایه 1×4 پچ بیضوی
..... ۱۵۲	شکل ۳۵-۳ دایرکتیویته آنتن برای آرایه 1×4 پچ بیضوی
..... ۱۵۲	شکل ۳۶-۳ منحنی Axial Ratio برای آرایه 1×4 پچ بیضوی
..... ۱۵۳ شکل ۳۷-۳ پترن تشعشعی سه بعدی برای آرایه 1×4 پچ بیضوی در فرکانس مرکزی 1.8 گیگا هرتز
..... ۱۵۳ شکل ۳۸-۳ پترن تشعشعی دو بعدی در مختصات قطبی (صفحه H) برای آرایه 1×4 پچ بیضوی در فرکانس مرکزی 1.8 گیگا هرتز
..... ۱۵۴ شکل ۳۹-۳ پترن تشعشعی دو بعدی در مختصات کارتزین (صفحه H) برای آرایه 1×4 پچ بیضوی در فرکانس مرکزی 1.8 گیگا هرتز
..... ۱۵۴ شکل ۴۰-۳ پترن تشعشعی دو بعدی در مختصات قطبی (صفحه E) برای آرایه 1×4 پچ بیضوی در فرکانس مرکزی 1.8 گیگا هرتز
..... ۱۵۵ شکل ۴۱-۳ پترن تشعشعی دو بعدی در مختصات کارتزین (صفحه E) برای آرایه 1×4 پچ بیضوی در فرکانس مرکزی 1.8 گیگا هرتز
..... ۱۵۶ شکل ۴۲-۳ ساختار آرایه 1×4 برای پچ بیضوی در جهت y
..... ۱۵۷ شکل ۴۳-۳ ساختار آرایه سطحی 2×2 برای پچ بیضوی
..... ۱۵۷ شکل ۴۴-۳ پترن تشعشعی دو بعدی در دو صفحه E و H برای آرایه سطحی 2×2 در مختصات قطبی
..... ۱۵۸ شکل ۴۵-۳ پترن تشعشعی دو بعدی در دو صفحه E و H برای آرایه سطحی 2×2 در مختصات کارتزین
..... ۱۵۸ شکل ۴۶-۳ گین آنتن برای آرایه سطحی 2×2
..... ۱۵۹ شکل ۴۷-۳ منحنی دایرکتیویته برای آرایه سطحی 2×2

..... ۱۶۰	شکل ۴۸-۳ ساختار آرایه 1×8 برای آنتن پچ بیضوی با شبکه تغذیه.
..... ۱۶۰	شکل ۴۹-۳ منحنی vswr برای آرایه 1×4 با پچ بیضوی
..... ۱۶۱	شکل ۵۰-۳ منحنی VSWR برای آرایه 1×8 با پچ بیضوی
..... ۱۶۱	شکل ۵۱-۳ منحنی گین برای آرایه 1×8 با پچ بیضوی
..... ۱۶۲	شکل ۵۲-۳ منحنی دایرکتیویته برای آرایه 1×8 با پچ بیضوی
..... ۱۶۲	شکل ۵۳-۳ منحنی Axial Ratio برای آرایه 1×8 با پچ بیضوی
..... ۱۶۳	شکل ۵۴-۳ پترن تشعشعی سه بعدی برای آرایه 1×8 با پچ بیضوی در فرکانس مرکزی
..... ۱۶۴	شکل ۵۵-۳ پترن تشعشعی دو بعدی در مختصات قطبی (صفحه H) برای آرایه 1×8 با پچ بیضوی در فرکانس مرکزی ۱.۸ گیگا هرتز
..... ۱۶۴	شکل ۵۶-۳ پترن تشعشعی دو بعدی در مختصات کارتزین (صفحه H) برای آرایه 1×8 با پچ بیضوی در فرکانس مرکزی ۱.۸ گیگا هرتز
..... ۱۶۴	شکل ۵۷-۳ پترن تشعشعی دو بعدی در مختصات قطبی (صفحه E) برای آرایه 1×8 با پچ بیضوی در فرکانس مرکزی ۱.۸ گیگا هرتز
..... ۱۶۵	شکل ۵۸-۳ پترن تشعشعی دو بعدی در مختصات کارتزین (صفحه E) برای آرایه 1×8 با پچ بیضوی در فرکانس مرکزی ۱.۸ گیگا هرتز
..... ۱۶۵	شکل ۵۹-۳ ساختار آرایه 1×8 با پچ بیضوی و با استفاده از شبکه تغذیه
..... ۱۶۶	شکل ۶۰-۳ منحنی VSWR برای آرایه 1×8 با شبکه تغذیه
..... ۱۶۷	شکل ۶۱-۳ ساختار آرایه 2×4 با پچ بیضوی و تغذیه با شبکه Corporate
..... ۱۶۸	شکل ۶۲-۳ ساختار آرایه 1×16 با عناصر پچ بیضوی و با شبکه تغذیه Corporate
..... ۱۶۹	شکل ۶۳-۳ منحنی افت بازگشتی برای آرایه 1×16 با عنصر پچ بیضوی
..... ۱۶۹	شکل ۶۴-۳ منحنی VSWR برای آرایه 1×16 با عنصر پچ بیضوی و استفاده از شبکه تغذیه
..... ۱۷۰	شکل ۶۵-۳ منحنی گین برای آرایه 1×16 با عنصر پچ بیضوی و استفاده از شبکه تغذیه
..... ۱۷۰	شکل ۶۶-۳ منحنی گین برای کل آرایه های بحث شده با پچ بیضوی
..... ۱۷۱	شکل ۶۷-۳ پترن تشعشعی سه بعدی برای آرایه 1×16 با پچ بیضوی در فرکانس مرکزی
..... ۱۷۱	شکل ۶۸-۳ پترن تشعشعی دو بعدی در فرکانس مرکزی ۱.۸ گیگا هرتز
..... ۱۷۲	برای دو صفحه H و E در مختصات قطبی برای آرایه 1×16
..... ۱۷۲	شکل ۶۹-۳ پترن تشعشعی دو بعدی در فرکانس مرکزی ۱.۸ گیگا هرتز
..... ۱۷۲	برای دو صفحه H و E در مختصات کارتزین برای آرایه 1×16
..... ۱۷۳	شکل ۷۰-۳ ساختار آرایه 1×16 با پچ های بیضوی و استفاده از شبکه تغذیه
..... ۱۷۴	شکل ۷۱-۳ منحنی افت بازگشتی برای آرایه 1×16 با پچ های بیضوی و استفاده از شبکه تغذیه
..... ۱۷۵	شکل ۷۲-۳ ساختار آرایه 4×4 با پچ های مستطیلی و استفاده از شبکه تغذیه
..... ۱۷۵	شکل ۷۳-۳ منحنی افت بازگشتی برای آرایه 4×4 با پچ های مستطیلی

فهرست اختصارات :

DCS	Digital communication system
VSWR	Voltage stand wave ratio
FEM	Finite element method
SLL	Side lobe level
RL	Return loss
BW	Band width
QF	Quality factor
AR	Axial ratio
AF	Array factor
MOM	Moment method
GA	Genetic algorithm

مقدمه

امروزه با توجه به سرعت پیشرفت در فناوری ارتباطات می‌توان این صنعت را مرز علم و تکنولوژی در قرن اخیر دانست. تلویزیون، رادیو، ماهواره، اینترنت و مخابرات سیار از جمله اجزاء تشکیل دهنده صنعت مخابرات می‌باشند. نگاهی گذرا بر پیشرفت تکنولوژی در این عرصه‌ها به خوبی نشان می‌دهد، بستر مناسب برای پیشرفت در زمینه‌های فنی عامل اصلی در رشد صنعت مخابرات می‌باشد.

سیستم انتشار امواج که در کلیه این حوزه‌ها مشترک می‌باشد، از جمله زمینه‌هایی است که محققین را به سمت خود جذب نموده است. آتنن یکی از رایج‌ترین مسائل مورد بحث در محافل علمی و پژوهشی در این عرصه است. حاصل کار در این زمینه مقالات متعددی است که در زمینه طراحی، اصلاح و بهبود عملکرد آتنن در کنفرانس‌های علمی مربوط به مخابرات به چاپ رسیده است [۱، ۲].

آتنن میکرواستریپ از جمله آتنن‌هایی است که به سبب ویژگی‌های خود، کاربرد وسیعی در مخابرات دارد.

هزاره جدید همراه با تحولاتی عظیم در سیستم‌های بی‌سیم آغاز شده است. تحولاتی که ده یا پانزده سال پیش کسی تصورش را نمی‌کرد. این روند رو به رشد در هر دو زمینه تعداد مشترکین و تعداد سرویس‌های ارتباط راه دور همچنان ادامه دارد. با افزایش سرویس دهی، استاندارد سیستم‌های ارایه دهنده خدمات در نقاط مختلف دنیا تعریف شدند. بیشتر این استانداردها تنها در یک کشور یا ناحیه به کار برده می‌شوند و اکثر آنها با هم ناسازگار و مغایرند. GSM دومین نسل و موفق‌ترین استاندارد سیستم سلولی و شامل (GSM900, GSM1800, GSM1900) است که با افزایش تقاضا و محدودیت ظرفیت نسل دوم و ارائه سرویس‌های جدید، نسل سوم سیستم‌های موبایل مانند UMTS توسط International Telecommunication Union (ITU) در چارچوب